

# (1.27mm) 0.050" 排針 TMS, HTMS, SNM 系列

## 技術規格

如需了解所有規格，請瀏覽  
www.samtec.com?TMS  
www.samtec.com?TMS

絕緣體材料：  
黑色液晶聚合



終端材料：

磷銅  
電鍍：  
(1.27μm) 的鍍底上

鍍金或鍍錫

額定電流：

1A

工作溫度範圍：

-55°C 至 +105°C 鍍錫；

-55°C 至 +125°C 鍍金

符合 RoHS 標準：是

重要事項：

-02 式樣不可與 SMS 系列配對。

-S 電鍍選擇的 -02 式樣不可與 SLM 系列配對。

## SNM

如需了解所有規格，請瀏覽  
www.samtec.com?SNM

與 HTMS 一樣，除：

絕緣體材料：

黑色玻璃填充聚合物

接觸面電阻：

10 mΩ 最大

接受的引線大小：

(0.46mm) .018" 平方

插入深度：

(3.43mm) 0.135" 最短

最高加工溫度：

不建議用於 IR/VP

加工：

最高加工溫度：

230°C 時 60 秒，或

260°C 時 20 秒 3 次

無鉛回焊製程：

是



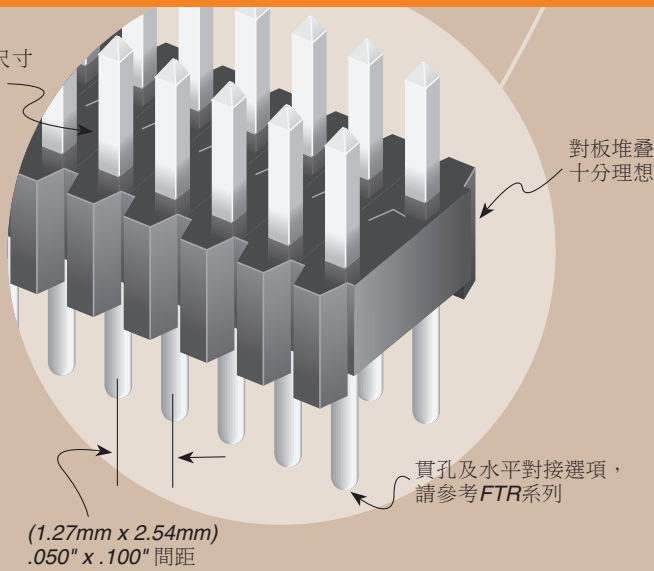
www.samtec.com

配對：  
SMS, SLM, RSM

## 微分路 SNM 系列

部件編號	電鍍
SNM-100-BK-T	錫
SNM-100-BK-G	10μ" (0.25μm) 鍍金

13 種尺寸選擇



註：有些長度，式樣和選件是非標準不可退換

排針選項	1	每排腳位數	標定尺寸	鍍層選項	排數選擇	選項
TMS = 標準 HTMS = 高溫	01 至 50	請參考尺寸圖表	-G = 10μ" (0.25μm) 接觸面鍍金, 焊腳鍍薄金 -S = 30μ" (0.76μm) 接觸面鍍金, 焊腳鍍薄錫	-S = 單排 -D = 雙排	-RA = 水平對接 -"XXX" = 缺針腳位	

T/H 標定尺寸	A	B	C
-01	(11.43) .450	(5.84) .230	(3.05) .120
-02	(8.13) .320	(2.54) .100	
-21	(12.83) .505	(5.84) .230	(4.45) .175
-51	(10.41) .410	(4.83) .190	
-52	(10.80) .425	(5.21) .205	
-53	(12.83) .505	(7.24) .285	
-54	(14.10) .555	(8.51) .335	
-55	(15.49) .610	(9.91) .390	
-56	(15.88) .625	(10.29) .405	(3.05) .120
-57	(16.51) .650	(10.92) .430	
-58	(17.91) .705	(12.32) .485	
-59	(19.18) .755	(13.59) .535	
-60	(20.96) .825	(15.37) .605	

RA 標定尺寸	B
-01	(5.84) .230
-02	(2.54) .100
-03	(3.18) .125

因為科技的發展，所有的設計、規格和部件如有更改，恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM